

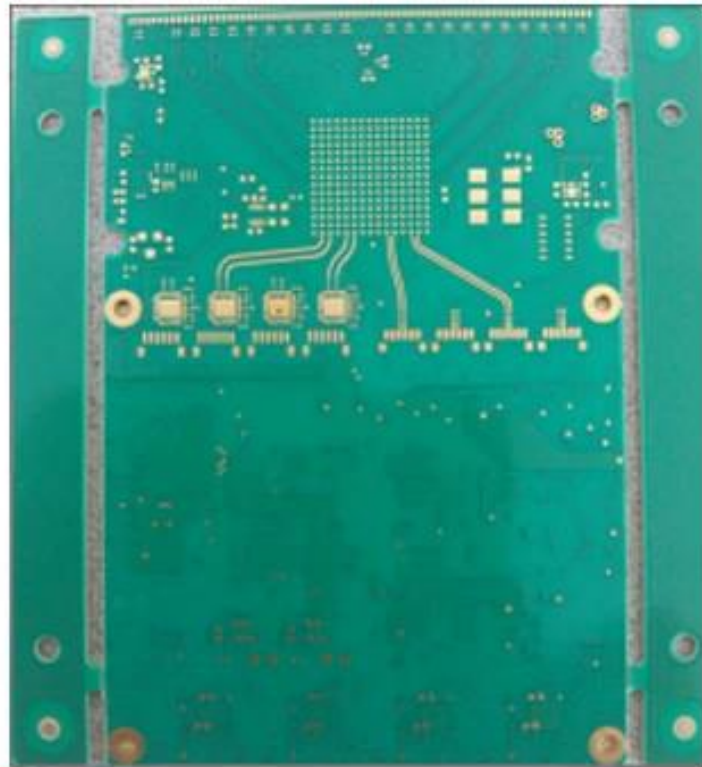
MĚDĚNÉHO PLECHU OTVORY MINIMUM.025 AVG.,.020 MIN... OTVORY MOHOU BÝT NEPŘIPOJENÝ

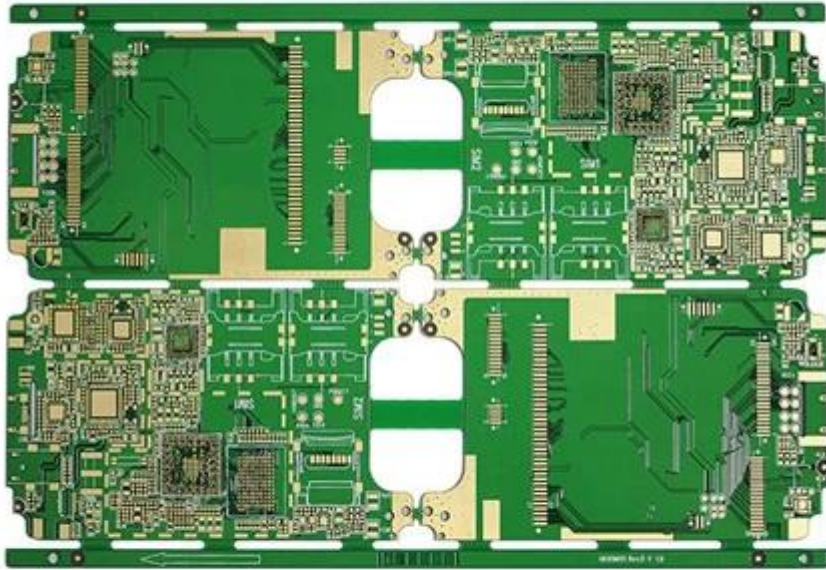
Tento PN vyžaduje 10 % impedance, 8mil laserovou vrtačku, POFV, nad sebou prostřednictvím laserové slepci pomocí vrtáku thru 6mil dielektrikum a plug a oplechování plochých přes

Balení s bezbarvé transparentní bublinková fólie, 25 ks / sáček, dát vysoušedlo v křídle, na horní stranu dát kartu indikátor vlhkosti

Uspořádání vrstev

Custom Info	Lyr	Image	Foil	Name
	COMP		0.5oz	Foil 1/2oz(RTF)
6+/-0.9mil				R-5670K 1080 RC64%
	L2		0.5oz	Foil 1/2oz(RTF)
3.9+/-0.7mil				R-5670K 3313 RC54%
	L3		0.5oz	R-5775K 0.200mm H/H 42.5"49"(3313*2)(RTF)
	L4		0.5oz	R-5670K 1080 RC64%
6.9+/-1.5mil				R-5670K 3313 RC54%
	L5		0.5oz	R-5775K 0.100mm H/H 42.5"49"(3313*1)(RTF)
	L6		0.5oz	R-5670K 3313 RC54%
6.9+/-1.5mil				R-5670K 1080 RC64%
	L7		0.5oz	R-5775K 0.200mm H/H 42.5"49"(3313*2)(RTF)
	L8		0.5oz	R-5670K 3313 RC54%
3.9+/-0.7mil				R-5670K 1080 RC64%
	L9		0.5oz	Foil 1/2oz(RTF)
6+/-0.9mil				R-5670K 1080 RC64%
				R-5670K 1080 RC64%
	SOLD		0.5oz	Foil 1/2oz(RTF)





www.o-leading.com

[Printed Circuit Board PCB Manufacturing Company, čína výrobce prototyp Pcb](http://www.o-leading.com)